

PCB1325.4, 铂电阻温度传感器符合DIN EN 60751

温度范围从-40 °C至+150 °C

抗热冲击性

在空气中, 从0 °C到150 °C经过1000次热冲击, 温度漂移 $\leq 0.1K$

可焊接引脚

铜基底电化学镀锡

连接技术

锡焊

- 1) 芯片通过无铅锡焊连接
- 2) 焊盘可进行无铅锡焊

包装

塑料盒

按要求提供其他包装形式

保质期

生产后至少可在推荐条件下储存12个月. 在向客户重新确认, 保质期可能依据实际储存条件而延长.
推荐使用氮气环境.

备注

其他公差, 电阻值和电线长度可根据要求提供

